

Spender: Rechenzentrum Uni-Würzburg

Datum: 23.01.2023

Inventarnummer: I1842

Standort:

Objekt: Multi Chip Carrier (MCC) Prozessor aus Siemens 7860L

Modell: 86646-330

Hersteller: Siemens AG, München

Baujahr: 1985

Seriennummer:

Maße: 190mm/190mm/62mm (L/B/H)

Gewicht: 1850g

Zusatzdoku:

Kommentar:

Ein klassisches Multi-Chip-Modul (MCM) besteht aus mehreren einzelnen Microchips, die in einem gemeinsamen Gehäuse planar (nebeneinander) untergebracht sind und nach außen wie ein Chip aussehen, so funktionieren und eingesetzt werden. Von außen sind solche Chips also nicht direkt erkennbar, sondern sehen aus wie viele andere auch.

Ein weiteres Exemplar ist bereits unter der Inventarnummer I0437 in der Sammlung enthalten. Es stammt aus einem Fujitsu/Siemens 8800 Rechner (MVS-Maschine).



